Intel® Core™ 200Eシリーズおよび第14/13/12世代 Intel® Core™ デスクトッププロセッサ（65W TDP）

組込みコンピュータ CMB108

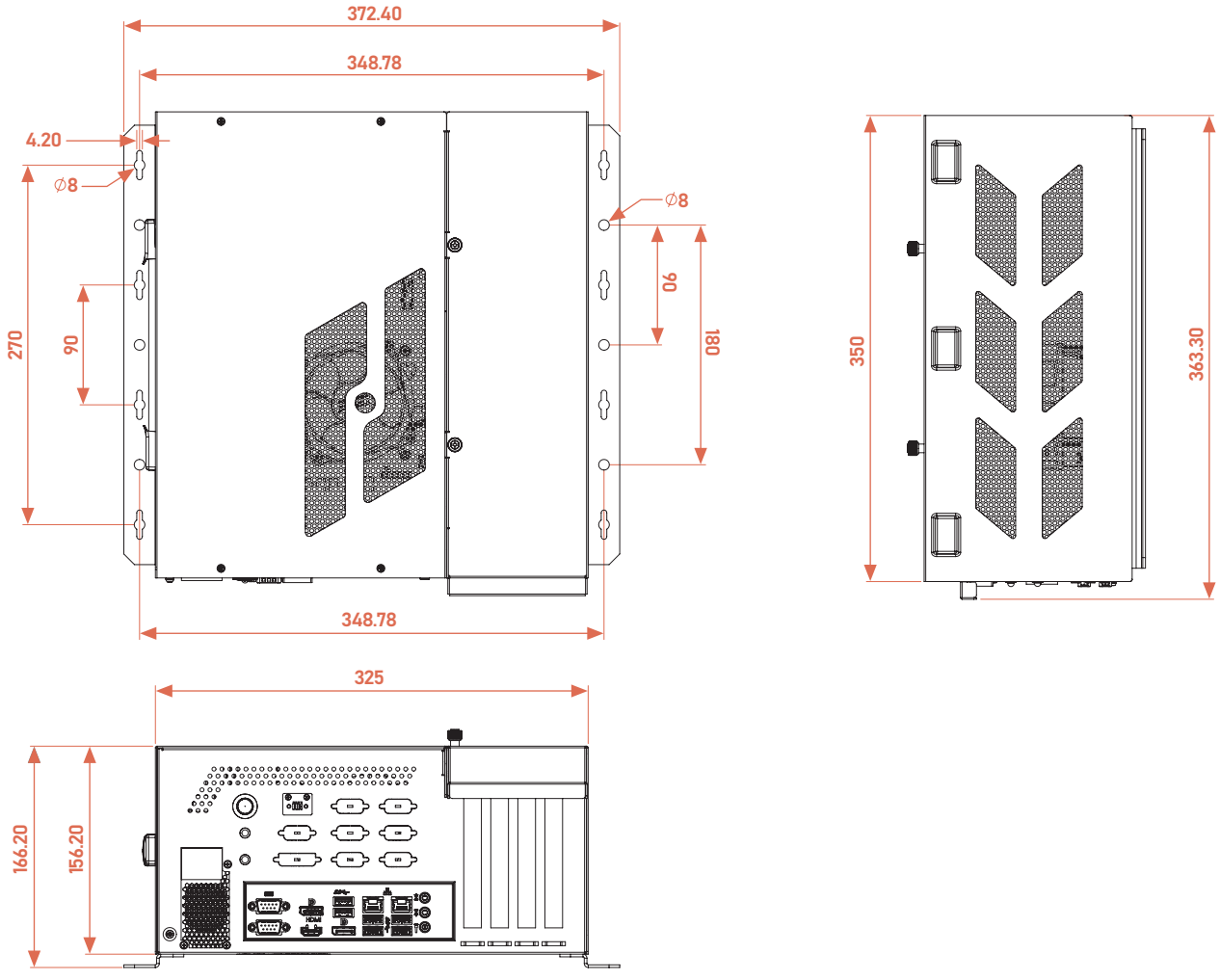
拡張スロット

- PCIe（×16）[Gen.5]×1
- PCIe（×4）[Gen.4]×1　・PCIe（×4）[Gen.3]×1

主な特長

- GFXカード対応：PCIe（×16）[Gen.5]
- 500W 1U Flex ATX 電源（標準）
- リモートブート対応
- マルチディスプレイインターフェース（HDMI、DisplayPort、DVI-D）および2.5GbEポート、USB3.0ポートに対応
- 2.5インチストレージデバイス4セット（RAID 0/1対応）
- NVMe用M-key（2280）×2、Wi-Fi / Bluetooth用E-key（2230）×1、CNVi対応、5G用B-key（3052）×1
- fTPM、DIO、iAMT（16.1）、ウォッチドッグタイマー

外形寸法図（mm）



仕様

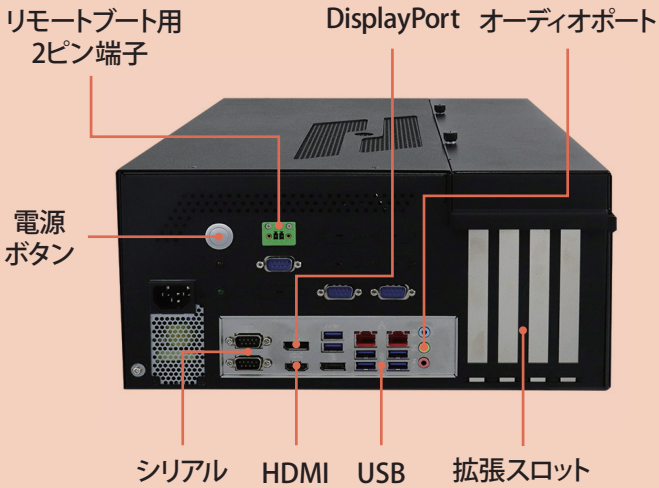
※本内容については、予告なく変更することがあります。
※最新の情報については、ウェブサイトをご覧ください。

システムマザーボード		CMB108（MB998シリーズ MicroATXマザーボード 搭載）
CPU		Intel® Core™ 200Eシリーズおよび 第14/13/12世代Intel® Core™ デスクトッププロセッサー（65W TDP）
Memory		最大64GB,DDR5 UDIMM×2
システム速度		最大5.60GHz（W680RはCPU SKUによりECC対応）
ストレージ（2.5インチ SATA SSD）		4（RAID 0/1対応）+M.2 M-key（2280）ストレージ×2
USB		3.0×6
シリアル		RS232×2,RS232/422/485×2
LAN		2.5GbE 対応RJ45×2
グラフィック		DisplayPort×2,HDMI×1,DVI-D×1（オプション）
拡張スロット	PCIe[Gen.5]	（×16）×1
	PCIe[Gen.4]	（×4）×1
	PCIe[Gen.3]	（×4）×1
電源		AC100V～240V（500W FlexATX電源）
動作温度		0℃～45℃（65W CPU使用時）@60℃（結露なきこと）
保管温度		-20℃～80℃ @60℃（結露なきこと）
湿度		10～95% @60℃（結露なきこと）
振動	SSD搭載時	1Grms、IEC 60068-2-64、ランダム、5Hz～500Hz
衝撃	SSD搭載 動作時	20G、IEC60068-2-27、半正弦波、11ms（持続）
	SSD搭載 非動作時	40G、IEC60068-2-27、半正弦波、11ms（持続）
外形寸法		W325×D350×H156mm
規格		CE/FCC ClassA/LVD
OS		Windows®11IoT

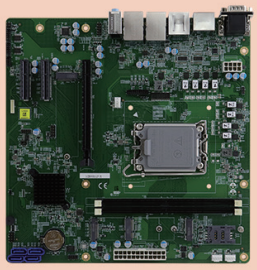
外部インターフェース

フロントパネル 外部I/O

- 電源ボタン×1
- リモートブート用2ピン端子
- GFXカード用着脱式サイドカバー
- DisplayPort×2,HDMI×1,DVI-D×1（オプション）
- USB3.0×6,RJ45（2.5GbE）×2
- 拡張スロット
- RS232/422/485×2
- RS232×2
- オーディオポート×1（ライン入力/ライン出力/マイク入力用）



GFXカード用着脱式サイドカバー



MB998AF-Q

お問い合わせ先

エムアイエス株式会社

エムアイエス株式会社

製品に関するご質問やお見積りのご依頼、
納期などのご相談につきましては、
フォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら

2026.06